

早稲田応用物理会・物理会 会員各位

懇親会のお知らせ

前略、応用物理会・物理会 会報 34号でお知らせ致しました通り、**COVID-19**の為に懇親会の開催がペンディングとなっておりますが、直近の理工キャンパスにおける飲食を伴う会合を可能とする旨の理工学術院の方針を受けて、関係者と協議いたしました結果、理工展の期間中である11月4日(土)に応用物理会・物理会の懇親会を下記の要領で実施することを決定致しました、奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。

今回、会員への連絡の方法は、経済的な理由などから、電子メール経由および

早稲田応用物理会 HP: <http://www.phys.waseda.ac.jp/wps/static/ob-appphys/index.html>

早稲田物理会 HP: <https://www.butsumi.phys.waseda.ac.jp/>

における掲示のみですが、皆様からも周辺・同期の方々へご周知くださいますようお願い申し上げます。

尚、**COVID-19**の流行の状況によっては、懇親会の開催を断念せざるを得ない状況もあり得ることを申し添えます。その際には、改めて皆様にメール及びHPでご案内させていただきます事を予めご了承ください。

草々

早稲田応用物理会 会長 橋本 信幸

記

日時:2023年11月4日(土) 17:00 ~ 19:00(予定)

(理工展は11/4, 11/5の両日 西早稲田キャンパス(旧大久保キャンパス)において開催されます。)

場所: 早稲田大学理工学部55号館N棟2階 応用物理学科会議室

会費: 無料(軽食、ビールなどを用意いたします。準備の都合上、参加希望者は必ず10/28(土)までにメールにて大谷まで下記のメールアドレスにご連絡ください。)

連絡先: 大谷 光春

e-mail: otani@waseda.jp